证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-004

德马科技集团股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	154,217.17	138,424.55	11.41
营业利润	13,811.74	9,643.11	43.23
利润总额	14,301.95	9,803.27	45.89
归属于母公司所有者的净利润	12,616.70	8,758.52	44.05
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	10,848.68	7,494.71	44.75
基本每股收益（元）	0.67	0.49	36.73
加权平均净资产收益率	9.20%	8.03%	增加1.17个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	284,717.00	253,755.26	12.20
归属于母公司的所有者权益	142,366.60	132,552.57	7.40
股本	18,838.98	13,456.41	40.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	7.56	9.91	-23.71

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，具体数据以公司2024年年度报告为准。

3.以上增减变动幅度数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期内的主要经营情况及财务状况

报告期内，公司实现营业收入154,217.17万元，同比增长11.41%；实现归属于母公司所有者的净利润12,616.70万元，同比增长44.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,848.68万元，同比增长44.75%。

报告期末，公司总资产284,717.00万元，较期初增长12.20%；归属于母公司的所有者权益142,366.60万元，较期初增长7.40%。

2、影响经营业绩的主要因素

公司进一步推出“全球化2.0战略”，快速推动全球化布局，进一步完善在全球的全球制造网络、研发网络和营销服务网络，为海外客户及中国跨境电商出海提供高质量的快速交付和本地化服务，报告期内海外市场订单盈利能力平稳增强。

公司并购了江苏莫安迪科技有限公司（以下简称“莫安迪”），莫安迪自2023年10月起纳入公司合并报表范围，此次收购为公司的业绩增长带来了积极影响。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，营业利润较上期增长43.23%，利润总额较上期增长45.89%，归属于母公司所有者的净利润较上期增长44.05%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润44.75%，基本每股收益较上期增长36.73%，主要系报告期内海外市场订单盈利能力平稳增强及并购莫安迪为公司的业绩增长带来了积极影响。

报告期内，股本较期初增长40.00%，主要系报告期内实施资本公积转增股本所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的2024年年度报告中经审计的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-005

成都华微电子科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	60,388.99	92,605.37	-34.79
营业利润	13,452.33	33,229.65	-59.52
利润总额	13,516.92	33,225.16	-59.32
归属于母公司所有者的净利润	12,138.63	31,106.53	-60.98
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	7,971.47	27,667.20	-71.19
基本每股收益（元）	0.20	0.57	-64.91
加权平均净资产收益率（%）	4.80	27.33	减少22.53个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	366,890.73	227,421.76	61.33
归属于母公司的所有者权益	280,853.15	131,281.44	113.93
股本（万股）	63,684.70	54,124.70	17.66
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	4.41	2.43	81.48

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况及财务状况

报告期内，公司预计实现营业总收入60,388.99万元，同比下降34.79%；预计实现归属于母公司所有者的净利润12,138.63万元，同比下降60.98%；预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,971.47万元，同比下降71.19%。

截至本报告期末，公司总资产366,890.73万元，较期初增长61.33%；归属于母公司的所有者权益280,853.15万元，较期初增长113.93%。

2、报告期影响经营业绩的主要因素

报告期内，受特种集成电路行业整体环境影响，客户部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓等原因，公司销售收入确认同比有所下降，导致公司营收规模和利润同比下降。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的情况说明

1、报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、分别较上年同期下降34.79%、59.52%、59.32%、60.98%，主要系受国内特种集成电路行业需求波动影响。

2、报告期内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降71.19%，主要系：（1）受到营收规模下降的影响，利润同比下降；（2）公司报告期内收到的政府补助同比有所增加。

3、报告期内基本每股收益同比下降64.91%，主要系：（1）公司利润下降；（2）公司于2024年2月完成首次公开发行股票并在科创板上市，普通股总数增加。

4、报告期末总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产分别较期初增长61.33%、113.93%、81.48%，主要系公司于2024年2月完成首次公开发行股票募集资金。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-006

浙江禾川科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告为准，请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	81,513.83	111,647.93	-26.99
营业利润	-17,652.15	4,931.27	不适用
利润总额	-17,674.31	4,832.28	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-15,723.07	5,355.53	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-17,026.01	2,879.10	不适用
基本每股收益（元）	-1.05	0.35	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-10.84	3.45	减少14.29个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	198,064.67	215,643.84	-8.15
归属于母公司的所有者权益	132,497.20	156,872.91	-15.54
股本（万股）	15,101.37	15,101.37	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	8.77	10.39	-15.54

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.本报告期财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况及财务状况

报告期内，公司实现营业收入81,513.83万元，比上年同期下降26.99%；归属于母公司所有者的净利润出现亏损，为-15,723.07万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-17,026.01万元。

报告期末总资产198,064.67万元，较期初下降8.15%；归属于母公司的所有者权益132,497.20万元，较期初下降15.54%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润出现较大幅度的下滑，主要基于以下原因：

1、主营业务收入下降。公司的大客户、大终端主要集中在新能源行业。报告期内，因光伏行业产能饱和，扩产需求下降，公司产品在光伏行业客户的销量下降。

2、期间费用增加。公司为攻占各细分行业市场，提升创新能力，新增了逆变器、精密导轨丝杆、工业电机项目，优化控制器、变频器产品，开发细分行业解决方案应用控制系统，继续增加市场及研发投入；公司数字化工厂、杭州研究院募投项目转固定资产折旧增加，导致净利润同比降低。

3、资产减值增加。因公司产品更新换代、迭代升级，以前年度采购储备的电子原材料消耗速度下降、库龄增加，实际资产减值金额需依据会计师事务所审计后的数据进行确定。

（二）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，公司的营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益均同比下降达30%以上主要系公司营业总收入和综合毛利率下降以及前期投入较大导致折旧摊销等费用增加所致。

报告期内，加权平均净资产收益率为-10.84%，减少14.29个百分点，主要系公司归属于母公司所有者的净利润亏损所致。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据请以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-007

苏州和林微纳科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	56,907.48	28,574.83	99.15
营业利润	-1,912.94	-3,424.03	不适用
利润总额	-1,686.16	-3,437.57	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-879.03	-2,093.91	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-2,054.94	-3,553.05	不适用
基本每股收益（元）	-0.0752	-0.1792	不适用
加权平均净资产收益率	-0.72%	-1.69%	增加0.97个百分比
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	140,791.31	137,837.92	2.14
归属于母公司的所有者权益	120,863.44	122,455.88	-1.30
股本	11,683.68	8,987.45	30
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.34	10.48	-1.34

注：1.上年同期基本每股收益与本报告期初归属于母公司所有者的每股净资产已按照公司2023年年度资本公积转增股本方案进行了追溯调整，其他期初数与法定披露的上年度年末数一致。

2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内，公司实现营业收入56,907.48万元，较上年同期增加99.15%；实现归属于母公司所有者的净利润-879.03万元，亏损额较上年同期减少1,214.88万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2,054.94万元，亏损额较上年同期减少1,498.11万元。

报告期末，公司总资产为140,791.31万元，较报告期初增长2.14%；归属于母公司的所有者权益为120,863.44万元，较报告期初减少1.30%；归属于母公司所有者的每股净资产10.34元，较报告期初减少1.34%。

2、影响经营业绩的主要因素：

2024年度，随着下游消费电子需求的复苏、AI生态驱动的行业创新，半导体行业周期性收尾，市场需求持续复苏。公司持续聚焦主业发展，以市场为导向、以创新为驱动，积极拓展市场、优化产品结构，带动公司整体效益的有效改善，使得本报告期公司营业收入和净利润亏损金额同比减少。

（二）主要财务数据指标增减变动幅度达30%以上主要原因

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的亏损金额同比皆减少，基本每股收益亏损幅度同比减少，股本较期初增加30%，主要原因是：

1.报告期内，随着下游消费电子需求的复苏、AI生态驱动的行业创新，半导体行业周期性收尾，市场需求持续复苏。公司持续聚焦主业发展，以市场为导向、以创新为驱动，积极拓展市场、优化产品结构，实现营收增长，带动公司整体效益的有效改善。营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润仍为亏损，但亏损金额较上年同期大幅减少。

2.报告期内，公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增股本后，股本金额与股数增加，进而导致归属于母公司所有者的每股净资产减少。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-008

上海硅产业集团股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	338,761.17	319,030.13	6.18
营业利润	-116,307.57	17,867.77	-750.94
利润总额	-116,433.85	17,765.21	-755.40
归属于母公司所有者的净利润	-97,053.71	18,654.28	-620.28
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-124,306.16	-16,594.39	不适用
基本每股收益（元）	-0.353	0.068	-619.12
加权平均净资产收益率	-7.07	1.27	减少8.34个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,926,984.24	2,903,175.58	0.82
归属于母公司的所有者权益	1,228,553.10	1,511,434.05	-18.72
股本	274,717.72	274,717.72	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	4.47	5.52	-19.02

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，全球半导体市场迎来复苏，根据WSTS统计，2024年全球半导体市场规模为6,276亿美元，与上年同期相比增长19%。但市场复苏从下游向上游传导尚需一定周期，同时受到全球半导体行业高库存水平影响，半导体硅片市场的复苏不及预期，根据SEMI统计，报告期内，全球半导体硅片出货面积与上年同期相比小幅下跌2.5%，其中：全球300mm半导体硅片出货面积与上年同期相比小幅微涨2%，全球200mm半导体硅片出货面积与上年同期相比继续下跌13%，而全球100mm-150mm半导体硅片出货面积与上年同期相比跌幅高达20%。公司报告期内300mm半导体硅片的销量较上年同期大幅增加超过70%，200mm及以下尺寸半导体硅片（含SOI硅片）的销量（未折合成同一尺寸，数量统计包含受托加工服务）较上年同期小幅下降，不超过10%，均优于同期市场整体表现。

根据SEMI预测，报告期内全球半导体硅片（含SOI硅片）市场规模预计为143亿美元，与上年同期相比下跌约4%，而公司报告期内营业收入较上年同期仍实现小幅增长6.18%，其中300mm半导体硅片的销售收入较上年同期增幅超过50%。受产品平均单价下降的影响，报告期内营业利润及相关财务指标同比下滑。

（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明：

公司报告期内受半导体硅片市场的复苏不及预期、以及部分客户仍处于去库存阶段和产品需求变化等的影响，200mm及以下尺寸半导体硅片的销量与平均单价均下降，导致业绩表现下滑幅度较大，经初步商誉减值测试测算，相关资产组需计提的商誉减值损失合计约为3亿元，占报告期内公司归属于母公司所有者的净利润的比例超过30%。

此外，公司报告期内公司扩产项目纷纷取得重要进展，其中于上海临港新片区实施的新增30万片/月的300mm半导体硅片产能建设项目全面投产，于山西太原实施的集成电路用300mm硅片产能升级项目在报告期末也已顺利通线，建设完成5万片/月产能规模的中试线，报告期末，公司300mm半导体硅片产能规模已达到65万片/月。但半导体硅片扩产项目存在前期投入大、固定成本高的特点，因此对公司报告期内的业绩表现有较大影响，仅前述两扩产项目在报告期内对利润总额的影响约-2亿元。

同时，公司始终保持较高水平的研发投入，研发投入占营业收入的比例逐年增加，虽对公司短期业绩表现有一定影响，但随着新产品投入生产并实现销售，将有效提升公司的市场竞争力和盈利能力，并有利于公司长期业绩表现。

综合上述影响，公司报告期内的营业利润较上年同期下降750.94%，利润总额较上年同期下降755.40%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降620.28%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损增加107,711.77万元，基本每股收益较上年同期下降619.12%，加权平均净资产收益率减少8.34个百分点。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2024年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

四、与会计师事务所沟通情况

本次业绩快报的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩快报已与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩快报方面不存在分歧。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-003

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	109,289.25	121,409.55	-9.98
营业利润	13,373.78	21,984.33	-39.17
利润总额	13,640.27	22,064.32	-38.18
归属于母公司所有者的净利润	12,539.62	19,298.08	-35.02
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	10,402.77	15,997.79	-34.97
基本每股收益（元）	0.16	0.24	-33.33
加权平均净资产收益率	5.32%	8.37%	减少3.05个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	361,923.66	358,494.42	0.96
归属于母公司的所有者权益	249,542.15	247,705.24	0.74
股本	79,133.92	79,133.92	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.15	3.13	0.64

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业收入109,289.25万元，同比下降9.98%；实现归属于母公司所有者的净利润12,539.62万元，同比下降35.02%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,402.77万元，同比下降34.97%。报告期末，公司总资产361,923.66万元，同比增长0.96%；归属于母公司的所有者权益249,542.15万元，同比增长0.74%。

（二）影响公司经营业绩的主要因素

公司2024年度收入下降的主要原因是受市场环境和产品订单交付节奏变化等因素影响，航空军品收入有所下降。净利润下降的主要原因是受市场环境和产品订单交付节奏变化等因素影响，导致收入规模下降；报告期内公司加大科研项目投入，研发费用同比增加。

（三）变动幅度达30%以上的指标的说明

公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、每股收益较上年同期下降，主要系报告期内公司产品订单交付节奏变化，导致收入规模下降；公司加大科研项目投入，研发费用同比增加。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-008

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年营业收入约90.65亿元，较2023年增加约28.02亿元。公司在过去13年保持营业收入年均增长大于35%，最近四年营业收入年均增长大于40%的基础上，2024年营业收入又同比增长约44.73%。其中，2024年刻蚀设备收入约72.77亿元，在最近四年收入年均增长超过50%的基础上，2024年又同比增长约54.73%。公司为先进存储器件和逻辑器件开发的六种LPCVD薄膜设备已经顺利进入市场，2024年收到约4.76亿元批量订单，实现销售收入已达到约1.56亿元。

● 根据市场及客户需求，公司显著加大研发力度，2024年在研项目涵盖六类设备，超二十款新设备的开发。2024年公司研发投入约24.52亿元，较去年增长11.90亿元，同比增长约94.31%，研发投入占公司营业收入比例约为27.05%，远高于科创板上市公司的平均研发投入水平。公司研发新产品的速度显著加快，过去通常需要三到五年开发一款新设备，现在只需两年或更短时间就能开发出有竞争力的新设备，并顺利进入市场。

● 公司2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为13.88亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加约1.97亿元，同比增加约16.52%。净利润的增长不及销售的增长，主要由于市场及客户需求，以及外部形势的变化，公司需要大量的研发投入，以确保加速补短板和实现赶超。

● 公司的员工人数在过去的13年保持了年均22%的增长，远低于销售增长速度，主要是由于公司聚焦提高劳动生产率。在2022年达到人均销售350万元的基础上，2024年人均销售超过了400万元，达到了设备产业国际先进水平。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	906,516.51	626,351.36	44.73%
营业利润	171,605.34	198,031.86	-13.34%
利润总额	172,147.03	201,038.16	-14.37%
归属于母公司所有者的净利润	162,633.86	178,590.80	-8.93%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	138,820.40	119,143.48	16.52%
基本每股收益（元）	2.63	2.89	-9.00%
加权平均净资产收益率	8.70%	10.72%	减少2.02个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,622,935.07	2,152,554.66	21.85%
归属于母公司的所有者权益	1,974,871.82	1,782,612.29	10.79%
股本	62,236.37	61,927.94	0.50%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	31.73	28.79	10.22%

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

公司2024年营业收入约90.65亿元，较2023年增加约28.02亿元，同比增长约44.73%。其中，2024年刻蚀设备销售约72.77亿元，同比增长约54.73%；MOCVD设备销售约3.79亿元，同比下降约18.03%，LPCVD设备2024年实现首台销售，全年设备销售约1.56亿元。

2024年归属于母公司所有者的净利润约16.26亿元，较上年同期减少8.93%，以及本期营业利润、利润总额和每股收益减少的主要原因：（1）2024年营业收入增长44.73%下，毛利较去年增长约9.78亿元。（2）由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长，2024年公司显著加大研发力度，以尽快补国产半导体设备短板，实现赶超，为持续增长打好基础。2024年公司研发投入约24.52亿元，较去年增长11.90亿元，同比增长约94.31%，2024年研发投入占公司营业收入比例约为27.05%，远高于科创板均值。2024年研发费用14.18亿元，较去年增长约6.01亿元，同比增长约73.59%。（3）2023年公司出售了持有的部分拓荆科技股份有限公司股票，产生税后净收益约4.06亿元，而2024年公司并无该项股权处置收益。

2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约13.88亿元，较上年同期增加16.52%，本期增长的主要原因：由于2024年营业收入增长44.73%下，毛利较去年增长约9.78亿元，以及2024年研发费用较去年增长约6.01亿元。

于报告期末，公司总资产约262.29亿元，较报告期初增加21.85%；归属于母公司的所有者权益约197.49亿元，较报告期初增加10.79%。

2、影响经营业绩的主要因素

近年随着人工智能、云计算、大数据、自动驾驶等新兴产业进一步加速发展，半导体微观加工设备作为数码产业的关键基石，其市场高速发展。公司主营产品的刻蚀设备、薄膜设备是半导体前道关键核心设备，市场空间广阔，技术壁垒较高。公司的刻蚀设备及薄膜设备持续获得众多客户的认可，针对芯片制造中关键工艺的高端产品新增付运量及销售额显著提升。

公司始终强调技术创新并保持高强度的研发投入。目前在研项目涵盖六类设备，超二十款新设备的开发。公司在新产品开发方面取得了显著成效，近两年新开发的LPCVD薄膜设备和ALD薄膜设备，目前已有多款新型设备产品进入市场并获得重复性订单。其中，LPCVD薄膜设备累计出货量已突破150个反应台，其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进；公司EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段。

公司在Micro-LED和高端显示领域的MOCVD设备开发上取得了良好进展，并积极布局用于碳化硅和氮化镓基功率器件应用的市场。

公司在南昌约14万平方米的生产和研发基地、上海临港的约18万平方米的生产和研发基地已经投入使用，支持了公司产品付运及销售快速增长的达成。同时公司生产运营管理水平不断提升，产品成本、运营费用控制能力有效增强。

公司持续开发关键零部件供应商，推动供应链稳定、安全，设备交付率保持在较高水准，设备的及时交付也为公司销售增长提供有力支撑。

（二）财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

营业收入较上年同期增长44.73%，主要系受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势。公司2024年营业收入约90.65亿元，较2023年增加约28.02亿元，同比增长约44.73%，其中刻蚀设备销售约72.77亿元，同比增长约54.73%；MOCVD设备销售约3.79亿元，同比下降约18.03%，LPCVD设备2024年实现首台销售，全年设备销售约1.56亿元。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-003

杭州萤石网络股份有限公司 关于实际控制人的全资子公司增持公司股份进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”或“萤石网络”）实际控制人中国电子科技集团（以下简称“电科集团”）的全资子公司中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”），基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同，计划自2024年10月19日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等交易所允许的方式增持本公司股份，合计增持金额不低于人民币2亿元（含），不高于人民币4亿元（含）。具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《萤石网络关于实际控制人的全资子公司增持公司股份计划的公告》。

● 增持计划实施进展：截至2025年2月27日收盘，电科投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票2,857,290股，占公司总股本的0.3628%，合计增持金额100,802,131.65元（不含交易费用），已超过本次增持计划拟增持区间下限的50%。本次增持计划尚未实施完毕，基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司中长期投资价值的认可，增持主体将按照相关增持计划，在增持计划实施期限内继续适时增持公司股份，直至完成增持计划。

● 相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

现将具体情况公告如下：

一、本次增持主体的基本情况

（一）计划增持主体情况：中电科投资控股有限公司，为公司实际控制人电科集团的全资子公司。

（二）增持前持股数量及比例：本次增持前，电科投资未直接持有公司股份，电科集团通过控股孙公司杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）间接持有公司股份，海康威视持有公司股份378,000,000股，占公司总股本比例为48%。

（三）在本次增持计划披露前12个月内，前述增持主体未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

1、本次增持的目的：对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可。

2、本次增持计划的金额及价格：不低于人民币2亿元（含），不高于人民币4亿元（含），本次增持不设置固定价格区间，电科投资将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。

3、本次增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起6个月内。在实施本次增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

4、本次增持计划的方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等上海证券交易所交易系统允许的方式

5、本次增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金

6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。

7、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行。增持主体及其一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划的实施进展

截至2025年2月27日收盘，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票2,857,290股，占公司总股本的0.3628%，合计增持金额100,802,131.65元（不含交易费用），已超过本次增持计划拟增持区间下限的50%。本次增持计划尚未实施完毕，基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司中长期投资价值的认可，增持主体将按照相关增持计划，在增持计划实施期限内继续适时增持公司股份，直至完成增持计划。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他相关说明

1、本次增持计划在后续实施过程中，增持主体将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

3、公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-006

上海英方软件股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2024年年度报告中披露为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	19,057.51	24,310.97	-21.61
营业利润	-2,865.64	3,780.47	-175.80
利润总额	-3,097.14	4,296.80	-172.08
归属于母公司所有者的净利润	-2,850.04	4,446.46	-164.10
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-4,465.03	2,663.01	-267.67
基本每股收益（元）	-0.34